东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表 (2024年6月4日-6月5日)

证券代码: 东芯股份

证券简称: 688110

	□ 特定对象调研 □ 分析师会议
投资者关系活	□ 媒体采访 □ 业绩说明会
动类别	□ 新闻发布会 ☑ 路演活动
	□ 现场参观 □电话会议
	☑ 其他 (策略会)
参与单位名称	中邮证券、富国基金、光大证券、中信证券、中信资管、新加坡政府投
	资公司、兴银理财、博时基金、南方天辰投资、泓德基金、敦和资产、
	粒子基金、兴业基金、中信里昂、弢盛资产、今赫资产、福建豪山资
	产、洪昌投资
活动时间	2024年6月4日、6月5日
活动地点	策略会
	董事、副总经理、董事会秘书:蒋雨舟
上市公司接待	证券事务代表: 黄沈幪
人员姓名 	投资者关系: 王佳颖
	一、 公司近期经营情况介绍
	公司副总经理、董事会秘书蒋雨舟女士向与会投资者介绍了公司近期的
	经营情况。
	二、交流的主要问题及答复
 投资者关系活	1、公司的车规产品目前进度如何?答:公司 SLC NAND Flash、NOR
动主要内容	Flash 以及 MCP 均有产品通过 AEC-Q100 测试,将适用于要求更为严苛的车规级应用环境。公司正在积极进行客户端的产品导入工作。公司已
介绍	有产品向境外知名的一级汽车供应商(Tier1)销售。2、MCP产品有哪
	些特性能否介绍一下?答:公司的 NAND MCP 产品集成了自主研发的 低功耗 1.8v SLC NAND Flash 闪存芯片与低功耗设计的 DRAM,凭借设
	计优势已在紫光展锐、高通、联发科等平台通过认证,被广泛应用于功
	能手机、MIFI、通讯模块等产品。其中,DDR 规格包括 LPDDR1、LPDDR2
	和 LPDDR4x,为用户提供更加灵活和丰富的选择。MCP 通过将低功耗 DRAM 和基于 NAND 的技术优化结合在一起简化了走线设计,节省了
	组装空间,高效地集成了电路,提高了产品的稳定性。客户在使用 NAND

MCP 产品时可以减小 PCB 的布板空间,降低整体系统成本,提高整体集成度和可靠性,适用于 PCB 布板空间狭小的应用。3、公司对目前的供求关系怎么看?答:周期性是半导体行业的常态,存储芯片行业作为强周期的行业,行业低谷不会长期持续。随着大数据时代的向前推进,数据密集型应用技术不断涌现,将引发数据存储的浪潮。目前公司涉及的网通、监控安防、消费等下游终端都在逐步复苏的过程中。4、对于 SLC NAND 的竞争格局公司怎么看?答:目前三星电子、铠侠、海力士、美光科技等海外存储巨头专注于大容量的 3D NAND Flash,在 SLC NAND Flash 的投入逐渐减少。SLC NAND Flash 其他供应商主要有中国台湾的华邦电子、旺宏电子等企业。SLC NAND Flash 具有更快的擦写速度和更高的可靠性,常用于支持带有 Linux 等操作系统的代码存储应用。随着海外大厂的陆续退出,以及国产化需求的不断提高,国内企业将迎来良好的发展契机。

日期

2024年6月6日